

題號： 181

國立臺灣大學 107 學年度碩士班招生考試試題

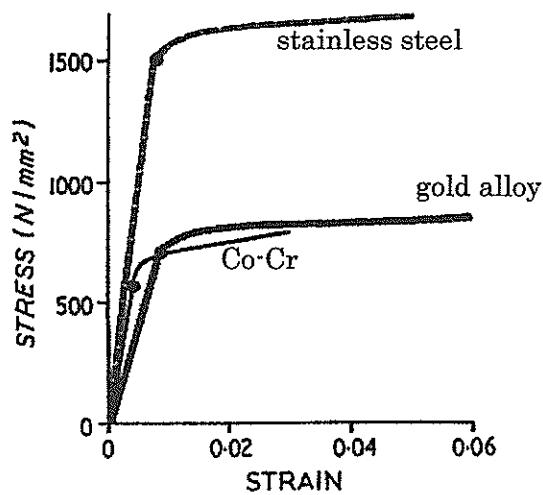
科目： 活動義齒學

題號：181

節次： 4

共 1 頁之第 1 頁

1. 全口義齒製作時，請簡述 clinical remount 的使用時機、目的及操作步驟。(10%)
2. 請說明製作全口活動義齒時，上顎與下顎 denture base 和 denture flange 的目的，並說明理想覆蓋和延伸的區域為何，太多或不足時臨床上容易出現的問題為何。(10%)
3. 臨牀上 overdenture 比較容易出現 denture base 斷裂的情形，請簡述原因並提出改善 prosthetic design 的方式。(10%)
4. 全口無牙嵴常因為齒槽骨吸收導致 maxillary and mandibular arch discrepancy 現象發生，在這類病患的後牙區排牙時該注意哪些因子，如何達到較和諧的咬合關係。(10%)
5. 請簡述 Gothic arch tracing 在全口義齒製作時的臨床意義及操作步驟。(10%)
6. 甚麼是雙途徑局部活動義齒設計(dual path RPD design)，使用的時機為何及如何使用？(10%)
7. 請問 wrought wire clasp 有哪些方法可以附著在一個局部活動義齒，使用不同附著方式時，wrought wire 的選擇有哪些需要注意的地方？(10%)
8. 進行局部活動義齒折量時，為什麼儘可能讓 path of insertion 和 occlusal plane 垂直。(10%)
9. 請描述局部活動義齒中 Swing-Lock denture 使用的時機。(10%)
10. 金屬材質會影響 clasp 的性質，請根據下圖比較以 gold alloy，Co-Cr alloy，及 stainless steel 作為 clasp 材料時，各自的性質及設計應注意的事項。(10%)



試題隨卷繳回